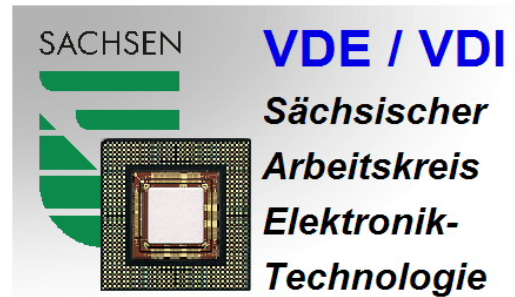


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)
01069 Dresden
e-mail: bauer@et.htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann
Technische Universität Dresden
Zentrum für mikrotechnische Produktion
01062 Dresden
e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de



Informationen zum Arbeitskreis im Internet:

<http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/>

48. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Datum: Mittwoch, 08. November 2006 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Thema: Von Mikro zu Nano in der Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

auf der [Industriefachmesse IFM 2006](#)
Neue Messe Dresden, Messering 6, 01067 Dresden

Leitung: Herr Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fachbereich Elektrotechnik
Herr Dr.-Ing. Martin Oppermann,
TU Dresden, Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik

Agenda:

- 13:00 Uhr **Eröffnung des Treffens mit Vorstellung des SAET**
Prof. Bauer, Dr. Oppermann
- 13:15 Uhr **Trends in der Systemintegration**
Prof. Klaus-Jürgen Wolter, Dr. Thomas Zerna, TU Dresden, IAVT
- 13:45 Uhr **Nanotopia - Wohin geht die Mikroelektronik?**
Prof. Johann W. Bartha, TU Dresden, IHM
- 14:15 – 14:30 Uhr *Diskussion*
- 14:30 Uhr **Herausforderungen an keramische Funktionswerkstoffe**
Dr. Andreas Schönecker, Fraunhofer IKTS Dresden
- 15:00 Uhr **Packaging für Bio-Microsystem-Komponenten**
Dr. Steffen Howitz, GF, GeSiM mbH
- 15:30 Uhr *Diskussion*
- Gegen 16 Uhr *Ende der Veranstaltung*